

檔 號：  
保存年限：

## 國立中山大學 書函

地址：804 高雄市鼓山區蓮海路70號  
承辦人：鄭竹伶  
電話：07-5252000#2655  
傳真：07-5251506  
電子信箱：ccling@mail.nsysu.edu.tw

受文者：如正副本

發文日期：中華民國114年3月18日

發文字號：中產營字第1141400254號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：原函.pdf、邀請函.pdf、參展報名表.odt、切結書.odt、聘請翻譯人員切結書.odt

主旨：函轉台灣發明協會「2025 SIIF韓國首爾國際發明展」參展訊息一案，請查照並轉知所屬。

說明：

- 一、旨揭展覽係經濟部智慧財產局公告著名國際發明展之一。
- 二、旨揭參展訊息如下：
  - (一)展覽地點：韓國首爾世貿COEX展覽C館3樓。
  - (二)展覽日期：114年12月3日至12月6日。
  - (三)報名日期：即日起至114年9月30日止。
  - (四)參展作品：凡前往參展之作品有臺灣專利證書者（展前4年內取得）並於該展獲獎，經濟部智慧財產局將補助部分機票費，以茲鼓勵（無臺灣專利證書之作品亦可參展，惟無補助）。
- 三、檢附原函（含附件），有意願報名者，請於114年9月30日前將報名應備文件以電子郵件方式寄至tia7626@yahoo.com.tw，報名方式及參展費用請詳參附件邀請函，參展費用自行負擔。
- 四、聯絡洽詢：台灣發明協會秘書處吳秘書，電話：02-6605-7626，E-mail：tia7626@yahoo.com.tw，LINE ID：@tia1972。

正本：本校一級學術單位、二級學術單位

副本：

依分層負責規定授權單位主管決行